EVAPORATING DEVICE

Patent Number:

JP57118630

Publication date:

1982-07-23

Inventor(s):

KAWASAKI KIYOHIRO

Applicant(s)::

MATSUSHITA DENKI SANGYO KK

Requested Patent:

☐ JP57118630

Application Number: JP19810005267 19810116

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/205; C23C13/08; C23C15/00; H01L21/285

EC Classification:

Equivalents:

JP1787891C, JP4074857B

Abstract

PURPOSE:To make an estimate of the yield of semiconductor devices possible and simultaneously maintain the optimum evaporating condition by measuring fine particles which are sticked and generated during the evaporation. CONSTITUTION: A means by which fine particles which exist in a reaction space over the specimen and cause abnormal discharge are detected optically is provided. For instance, in a sputtering device, parallel light beam 22 makes fine particles 24 in a reaction space generate scattered light 25 which is detected by a detector 27. The scattered light 25 is detected as pulse and the height of the pulse corresponds to the size of the fine particle 24. So, the number of the fine particles 24 can be measured by recording and indicating the pulse signal by a recorder 29. As the amplitude of the pulse signal corresponds to the size of the fine particle 24, average particle diameter can be classified by determining the amplitude level.



Data supplied from the esp@cenet database - 12

TOP

(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭57—118630

⑤Int. Cl.³ H 01 L 21/205	識別記号	庁内整理番号 77395 F	❸公開 昭和57年(1982)7月23日
C 23 C 13/08 15/00	1 0 4	7537—4K 7537—4K	発明の数 1 審査請求 未請求
H 01 L 21/285		7638—5 F	
			(合 4 百)

匈蒸着装置

20特

20出

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

願 昭56—5267

願 人 松下電器産業株式会社

願 昭56(1981)1月16日

門真市大字門真1006番地

⑦発 明 者 川崎清弘

⑩代 理 人 弁理士 中尾敏男 外1名

明 細 種

1、発明の名称

蒸着装置

2、特許請求の範囲

反応空間に光を照射し、反応空間中の微粒子による散乱光を検出する機能を備えたことを特徴とする蒸着装置。

3、発明の詳細な説明

本発明は蒸着装置に関するものであり、蒸着中に被着・生成される微粒子を計測することにより 半導体装置の歩溜りを予測可能ならしめるととも に最適の蒸着条件を維持せしめんことを目的とす

蒸着には真空蒸着、スパッタ蒸着、プラズマ蒸 着など数多くの手段があり、それぞれ蒸着物質の 物理的あるいは化学的性質に応じて、また被蒸着 物体への物理的損傷を考慮して選択される。これ らの蒸着方法に共通な点は減圧された反応室であ る。第1図はスパッタ蒸着装置の概略図を示し反 応室は上ふた、またはベルジャ1と桶状の室2よ

り成り、ゴムなどのオーリング3により外気と遮 断される。反応室はロータリポンプ4などの真空 発生機械によって減圧される。より高い真空度を 必要とする場合には拡散ポンプやイオンポンプも 併用される。6は反応室と真空発生機械とを接続 するパルブであり、6はリークパルクで真空を解 除する場合に用いられる。13は反応ガス供給バ ルプで反応ガスは各種 ガス顔 T ~ 9 とパルプ1 O ~12とで適宜選択・混合される。14はターゲ ットであり、16は基板で、電源16より前記 14,15間に直流または交流の電圧が印加され るの17、18はそれぞれターゲットと基板を冷 却するための水冷パイプであり、ターゲットや基 板に密接させたり、あるいはターゲット中や基板 中を通すことにより異常昇温を防止する。基板 15は逆にある一定の高温に保持するととも必要 であり、との場合には基板加熱用のヒータまたは ランプが反応室内に設置される。19は石英など の絶縁板で被蒸着試料20と基板16とを分離さ せることにより基板15から試料20への汚染を

防止せしめるのであるが交流スパッタの場合にの み使用可能であり、直流スパッタの場合には用い られない。

例えば真空度1Torr、電極間(ターゲット:基板間)距離が8cmの場合に反応ガスとして Δェ(アルゴン)を用い、基板14が▲ℓ(アルミニウム)であれば電圧500V、電流密度1.3 m A / cm のグロー放電によって試料20上には 20~25 A°/secの成長速度で A ℓが蒸落される。 この蒸着機構はグロー放電により電離した A ェイオンが陰極暗部で加速されてターゲットを構成するために、ターゲット表面ではターゲットを構成する A ℓ原子がイオン化されて飛び出し、試料20に到達して運動エネルギを失い A ℓの結晶化が始まるととによるものである。

半導体装置における高密度化・高集積化は一層 進み、それにつれて金属配線路としての▲ ℓ 配線 も線幅が3~2μm と微細化が著しく、今後は電 子ピーム露光による 0.5 μm 程度の線幅になるこ とが予想される。LSI, 超 LSIにおいてはこ

本発明は上記問題点に鑑みなされたものであり、試料上の反応空間中に存在して異状放電の原因となる微粒子を光学的に検知することにより塊状の物質が被着されることを防止せんとするものである。以下、図面とともに本発明の実施例について説明する。

第2図は本発明の実施例を示す断面図である。

のような微細化に対応して A & や Po & y Si などの被 簡物質は 極めて良好な 膜質を 要求される。 すなわち、 1) 薄くても ピンホールがない こと、2) ステップカバレージが良い こと、3) 膜厚の均一性が良い こと、4) 異物などの付着がない こと、 などが要求される。 上記 1) と 2) は L S I の多層配線 化 にとって 重要であり、3) はエッチングによって 得られる バターン 幅の 精度を高くする ために みなどがある。4) は 蒸着 前に 試料に付着 したごみなどが 核となって 蒸着物質の 組成が異なる 場合と、 異状な 電によって 塊状の 被着物質が形成される 場合とがある。

異状放電を起こす原因はいくつか考えられ、例 えばグロー放電中に導電性の異物が混入したり、 ターゲット表面の温度が上昇してスパッタにより 分子状のガスではなくある程度の大きさを有する 塊状になって飛散したり、あるいはターゲット材 中に含まれる不純物がスパッタによって反応空間 に混入するなどが考えられる。

いずれの原因にせよ異状放電が発生した時には

トぶたまたはベルジャ1に光源21より適当など ーム幅を有する平行光線22を透過させる窓23 を設ける。反応空間内の微粒子24はその大きさ に応じて散乱強度を変えて散乱光25を発生するn 平行光線22およびその真空室内での反射光が入 射しない位置に窓26を設け、フォトマルを受光 部とする検知器27で前綿散乱光25を受光する。 微粒子24は一般に速く飛散するので散乱光25 はパルス状となり、そのパルスの高さが微粒子 24の大きさに対応するので、検知器27より取 り出したパルス信号をある一定の時間カウンタ 28で計数するか、積分してレコーダ29で記録 表示することにより反応室内の微粒子24の数を 測定できる。パルス信号の振幅は微粒子2.4の大 きさに対応しているので適当なりミッタ回路で扱 幅レベルの設定を行なうことにより、平均粒径が 0.5 μ = 以上、2 μ = 以上、5 μ = 以上などの微 粒子がどのくらい発生したか分類することがで可 可能である。なお、第3図は本発明の実施例を示 才断面概略図である。

スパッタ蒸潜やプラズマ蒸着においては反応ガ スのグロー放電に伴なら連続的な発光がフォトマ ルに入射し、微粒子24赤らの散乱光25は微弱 であるので発光に埋れて検知が困難である。そと で微粒子検出のための光学系の光源の波長とグロ 一放電の波長とは異なるように配慮せねばならな い。例えばAェのグロー放電においては4000 ~5000 A°の背い発光が主であるので検出用の 光源には H e - N e レーザ (波長 6 3 2 8 A°) か 適当なフィルタと白色光源との組み合わせで赤い 光(6000~7000 🖍)を用いるようにすれ ばグロー放電による発光と散乱光の分離は容易で ある。フォトマルの分光感度も散乱光の波長付近 で感度の高いものを用い、グロー放電光を除外す るための適当なフィルタを通して散乱光を検知す ればよい。

以上の説明からも明らかなように本発明による 蒸着装置は試料表面に塊状の被着物をもたらす原 因となる反応空間中の微粒子を検知可能であり、 半導体装置などの歩留りを下げる事態が避けられ

4、図面の簡単な説明

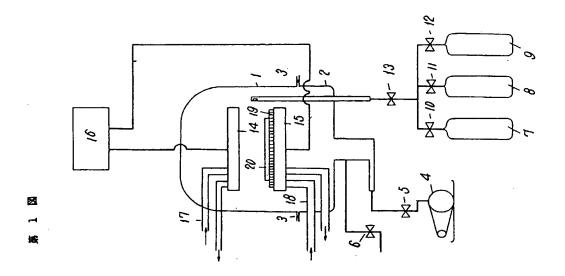
第1図はスパッタ蒸着装置の概略図、第2図、 第3図は本発明の実施例における検知機能を備え たスパッタ蒸着装置の平面および概略図を示す。 21……光源、22……平行光線、23……窓、 24……微粒子、25……散乱光、26……窓、 27……検知器、28……カウンタ、29……レ

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

るのみならず最適の蒸滑条件を維持することにも 大きく寄与できるなどの優れた利点を有する。

なお実施例としてAPの直流スパッタ蒸着について述べたが、本発明の要点は蒸着すべき物質がガス状になっているは料近傍の反応空間内の雰囲気の測定であるからこの他にも例えばSiをターゲットとしArを反応ガスとする多結晶またはアモルファスシリコンの反応性スパッタにも適用されるし、あるいはSiH・とH2を反応ガスとはカー放電によるプラズマ蒸着で多結晶またはアモルファスシリコンを得る場合にも適用される。さらにはSiH4の熱分解による一般的なCVD蒸着などにも適用可能である。

プラズマ蒸着と C V D 蒸着にはターゲットが存在しないためにターゲット材が試料上に飛散する ことはないが、反応空間内での化学反応が平衡状態より大きくずれると反応空間内において所望の 蒸着物質が凝固して粒子状となり試料上に塊状の 被着物として堆積することを考えると本発明の有 用性は明らかであろう。



第 2 間

